



日月光半導體製造股份有限公司宣佈 2004 年八月營業收入淨額

日月光半導體製造股份有限公司 (TAIEX: 2311, NYSE: ASX) 於今日宣佈其 2004 年 8 月之內部自行結算集團合併營業收入淨額, 及單一公司之內部自行結算營業收入淨額。

集團合併營業收入淨額 (內部自行結算) *

(新台幣 佰萬元)	八月 2004	七月 2004	八月 2003	與上期比較	與去年同期比較
營業收入淨額	7,322	7,288	4,738	+0.47%	+54.55%

單一公司營業收入淨額 (內部自行結算)

(新台幣 佰萬元)	八月 2004	七月 2004	八月 2003	與上期比較	與去年同期比較
營業收入淨額	4,249	3,211	2,637	+32.33%	+61.13%

* 自八月一日起, 原日月欣半導體之封裝測試營業額已合併至單一公司之營業收入, 集團合併營業收入淨額包括日月光半導體製造股份有限公司高雄封裝廠、中壢封裝測試廠 (原日月欣半導體)、新加坡福雷電子、日月光韓國廠以及日月光日本廠。

新聞聯絡人:

日月光集團

劉詩亮 處長

電話: 02-8780-5489

傳真: 02-2757-6121

ir@aseglobal.com

<http://www.aseglobal.com>